PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

03-205393

(43) Date of publication of application: 06.09.1991

(51)Int.CI.

C30B 23/02

C30B 29/42

£

H01L 21/203

(21)Application number : 01-344472

(71)Applicant: SHIMADZU CORP

(22)Date of filing:

28.12.1989

(72)Inventor: KOBAYASHI YUTAKA

OTANI FUMIHIKO

SHINOHARA MAKOTO

OGAWA KIYOSHI

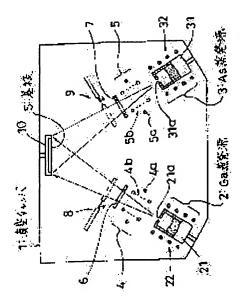
KISHIHARA HIROYUKI

(54) METHOD FOR MAKING THIN FILM

(57) Abstract:

PURPOSE: To obtain a good thin film extremely reduced in the number of penetrated dislocations by changing irradiation energy and alternately laminating layers formed by the irradiation of high and low energies when vacuum deposition particles are irradiated on the surface of a substrate to form a thin film thereon.

CONSTITUTION: When the vaporized particles of vacuum deposition materials 2, 3 are irradiated on the surface of a substrate S to form a thin film, the energy of the irradiation is changed. A layer formed by the irradiation of a high energy and a layer formed by the irradiation of a low energy are successively laminated on the surface of the substrate to form the thin film.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

⑩日本国特許庁(JP)

⑩特許出願公開

®公開特許公報(A) 平3-205393

®Int. Cl. 5

織別記号

庁内整理番号 7158-4G ❷公開 平成3年(1991)9月6日

C 30 B 23/02 29/42 H 01 L 21/203

7158-4G 7630-5F

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全5頁)

②発明の名称 薄膜製造方法

❷特 頤 平1−344472

真

数

Z

②出 題 平1(1989)12月28日

個発明者 小林

京都府京都市中京区四ノ京桑原町1番地 株式会社島津製 作所三条土場内

23 希明 者大谷文彦

京都府京都市中京区西ノ京桑原町 I 番地 株式会社島津製作所三条工場内

企発明者 篠 原

京都府京都市中京区西ノ京桑原町 1 番地 株式会社島津製

成 発明者 小河

作所三条工場内 京都府京都市中京区西ノ京桑原町1番地 株式会社島率製

作所三条工場内

切出 願 人 株式会社 是 建 製作所 個代 理 人 弁理士 西 田 新

京都府京都市中京区西ノ京桑原町1番地

最終質に続く

斑 旅 家

 発明の名称 薄膜製造方法

2. 特許請求の範疇

減着材料を真空舞蹈気中で加熱することにより 業発させ、その繁発粒子を萎板表面に限動するこ とによって、その基板表面上に輝膜を形成する方 法において、上記葉発程子の基板への照射エネル 米を変化させて、その基級表面上に、先に高エネル ルギ照射による層を次いで低エネルギ照射による層を次い 原の膜で、その高・低エネルギ照射による層を交 互に積層して成膜を行うことを特徴とする、薄膜 製造方法。

3. 発明の詳細な最明

<磁業上の利用分野>

本発明は、基板上にGaAs薄膜等を形成する 方法に関する。

<従来の技術>

G a A s は半専体として高速機能デバイス、光 機能デバイスへの応用が考えられている。この G a Asは、例えばMBB法やMOCVD独等の理べの方法で環際化が試みられている。これらの場合、 薄膜を形成する基礎としてはCaAsを収めるい はSi基板等が用いられている。特に、Si基板 の場合、現在実用化されている半端体素子の発ど がSiデバイスであるため、これらのデバイスの 機能とCaAデバイスの機能とを結合できること から、様々の応用が考えられている。(1989年5月 26日 応用物理学会・結晶工学分科会、約92会研 突会チャスト)

ところで、GoおよびAsをSi器板上にヘテロエピタキシャル放長させると、その格子定紋の不整合、極性や熱路環係数の相違等により、良質のGoAs海波が得られない。そこで、従来では例えば、低温で碁坂表面にバッファ層を積磨したの人は、低温でそのバッファ層上に成談する、いわゆる2段階減長法や、歪み超格子をバッファとして用いる方法、あるいはMBIEは(マイグレーションハンスト・エピタキシ)等の潜々の方法が試みられている。

- 2 -

- 1 -

特闘平 3-205393(2)

<発明が解決しようとする課題>

11 m

ところが、上述の三つの方法によれば、いずれ も得られるGBAS 寒膜の表面に現れる転位つま り貫通転位の数が非常に多く、実用可能な膜質が 得られていないのが見状である。

本発明の目的は、質通転位等の少ない良質な G a A s 等の溶膜を製造することのできる方法を提供することにある。

く課題を解決するための手袋ン

本発明の薄膜製造方法は、薬者材料を真空雰囲気中で加熱することにより蒸製させ、その意発粒子を遊板表面に触射することによって、本発粒を受適上に薄膜を形成する方法において、薬発を扱いるを変化させて、その透板子の変形上に、先に高エネルギを変化させて、その高・低エネルギ取射による描を交互に積勝して成膜を行うことを特徴としている。

<作用>

薬発粒子の差板への限射エネルギを変更して、

- 3 -

材料は、噴射孔21a,31aから吹き出してクラスタ(規状原子集団)となって裏空チャンバ1 内を雄行し、そのクラスタはともに同じ真空チャンバ1に設置された同一の基板3に別途する。

各案残談で、3と基級S間のクラスタ進行践上には、それぞれイオン化部4、5 および加速電機6、7 が順次配設されている。さらに、各加速電機6、7 と基級Sとの間には、それぞれシャッタ8、9 が配設されており、この各シャッタ8、9 の操作により各隊発減で、3 からのクラスタの巻板5への進行を選択できるようになっている。

各イオン化部4.5は、イオン化フィラメント 40、52およびグリッド 4 D、5 B 等を備え、 各イオン化フィラメント 4 a、5 a に適電することにより発生する映電子を、グリッド 4 D、5 D により発生する映電子を、グリッド 4 D、5 D により各類発源 2、3からのクラスタへと引き寄 世衝突させることによって、そのクラスタを願イ オン化するよう健康されている。

益被らおよび加達電極6,?は終地電位に置かれている。また、各加速電極8,7と冬期発避2.

基板製団に高エネルギ版財による層と低エネルギ 照射による圏とを交互に積着すると、その第1層 目の積増時に基板との界面で発定した転位は、その上層との界面でこの界面に沿う方向に曲がり、 これにより貫退転位が減少する。

<実施例>

本発明の実施例を、以下、図面に基づいて説明 する。

真空テャンパー内に二つの慈発深、G a 霧強混 a および A a 蒸発波 3 が配設されている。この各 素 発 器 2、3 は、それぞれ内部に蒸着材料 G a ま た は A s を 根 表 た る つ は 2 1、3 1 a を 個 表 た る つ は 2 1、3 1の 核 方 間 辺 を 聞 っ て な る か は 2 1、3 1の 核 方 間 辺 を 聞 え て な る つ は 2 1、3 1 を れ ぞれ を 加 熱 用 フィラ メント 2 2、3 2 に よ り ま な れ ぞれ を 加 熱 用 フィラ が の 素 着 材 料 を 拠 気 た な よ う 様 成 さ れ て い る 。 そ し て 、 森 寒 化 し た 叢 智

- 4 -

3との間には、それぞれ可変度液電源(図示せず)が設けられており、 業発源 2. 3が正電位になるよう、その両者間にそれぞれ任意の大きさの電位整を付与することができる。そして、この電位をによって形成される電場によって、イオン化されたクラスタは、それぞれが速されてイオンビームとなって基数を表類に確実する。

なお、器板Sは、例えば加熱器および熟電対等 を備えたホルダ10によって、真空チャンパー内 の所定位置に保持されるとともに、成膜に適した 温度に難持される。

さて、以上就明した装置を使用して、Si 落板 上にCaAs pa 膜を形成する場合の手順を、第1 図を参照して誘明する。

まず、前処理を施したSi 基板Sを真空ティンパ1内のホルグ1Qに装着し、ティンパ内の真空別きを行った後、基板Sの温度を成数に適した温度に使つ。次いで、各基発統2、3および各イオン化部4,5をそれぞれ駆動した状態で、As 茶

- 6 -

特開平 3-205393(3)

免課3例のシャッタ9だけを聞き、差板S表面に 電圧1.3× V程度で加速されたA * クラスタ・イ オンを限射して養板S表面のクリーニングを行う (9)。

. 15 5

次に、いる振発源2側のシャック8を開いて、基板3表面に電圧1.3k V程度で加速されたGa およびAsクラスタ・イオンをそれぞれ限制して 基板S表面上にバッファ層Bを積層する(6)。このバッファ層Bの腹厚は1.5μm程度とする。

次いで、各イオン化部4.5の駆動を存止し、かつ、各意発源2.3を接地電位に落とすことによって、GaおよびAsクラスタをイオン化・加速せずに透板S表面に照射して、先に積層したパッフェ属B上にGaAs譲渡でを成長させる()。この環膜の線原も1.5μα程度とする。

以上の写順により、Si基板上に成長させたCo As薄漆のTEM (透過電子顕微鏡)像の写法図 を第3図に示す。

3 1 差板とG a A s 膜(パッファ 層)との界面 で発生した転位は、イオン化・加速の変化による

- 7 -

番づく課題製造装置を使用して本発明方法を実施した例について説明したが、これに限られることなく、例えばイオン・プレーティング技に基づくな課題造装置等、落発粒子の基板への照射エネルギを任意に変化させることが可能な価の薄膜製造装置を使用しても実施できることは勿聴てある。 <発明の効果>

以上説明したように、本売明方法によれば、 発粒子の基积な一の照射エネルギを変更して、 本ルギ脂射による層と低エネルギ酸射による層と低エネル 位の数が極めて、 はない、 では、 はないでは、 はないでは、 はばいないでは、 はばいないでは、 はばいないでは、 はばいないでは、 ないがないでは、 ないがは、 ないが、

4. 図面の簡単な説明

第1図は本発明方法の手板の説明図で、また、 第2図は本発明の実施に使用する装置の数略構成 図である。 界面、すなわちバッファ暦と本成膜層との界面付近で減少している。これは、バッファ暦と本成膜暦との昇面で転位を横方側に趣げる力が作用するためである。従って、このTEM像から明らかなように、本発明方法は、質力転位の少ない具質のGaAs 薄膜を得るための育効な方法であることが知る。

なお、以上の手順において、向および()の工程 を繰り返して行えば、転位を携方向に曲げる概会 か多くなり、費選転位をさらに減少させることが 可能となる。

また、他工程においては、G a およびA s クラスクをイオン化・加速を行わないで基板に照射しているが、例えば、その各クラスクのイオンを協工ホルギ加速、例えば0.1k V 経度で加速して基級表面に照射してもよい。要するに、(2)工程における各クラスタの基板への入射エネルギは、良質な薄膜を得ることのできる最適値を選定すればよいわけである。

なお、以上は、イオン・クラスタ・ビーム法に

-8-

第3回は本発明方法によりSL替板上に成長させたSaAa御膜のTEM集の写生図である。

1・・・ 裏望チャンパ

2···Ga 蘇発源

3・・・As蒸発源

4、5・・・イオン化部

6、7 · · · 加速電源

S・・・Si 巻板

B・・・バッファ暦

T・・・GaAs苺膜

陈杵出顧人 化 選 入

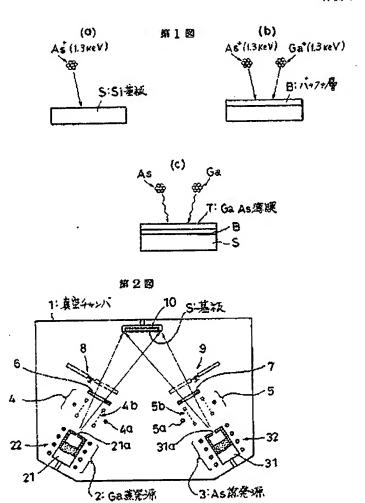
~ i 0 -

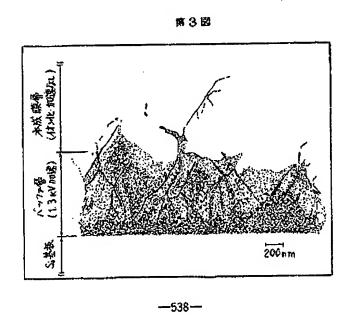
株式会社島海製作所

弁理士 西田 類

- 9 -

特開平 3-205393(4)





铃開平 3-205393(5)

第1頁の続き の発 明 者 岸 原 弘 之 京都府京都市中京区西ノ京桑原町1番地 株式会社島津製 作所三条工場内